FMC9009 REV2.1 Change List Date: 20211103 00 TOP PAGE 00 01 SYS DIAGRAM PAGE01 02 POWER TREE PAGE02 03 SPDT BLOCK PAGE 03 04 FMC-LPC PAGE04 05 FMC-LPC2 PAGE 05 06 FMC-HPC PAGE 06 07 CLOCK PAGE 07 08 ADRV9009 PAGE08 09 RF1 PAGE09 10 RF2 PAGE10 11 SYS POWER PAGE11 12 ANALOG POWER 13 Rev History Power on Sequence PAGE12 PAGE13 V3BEST

Size

Document Number

Friday, November 05, 2021

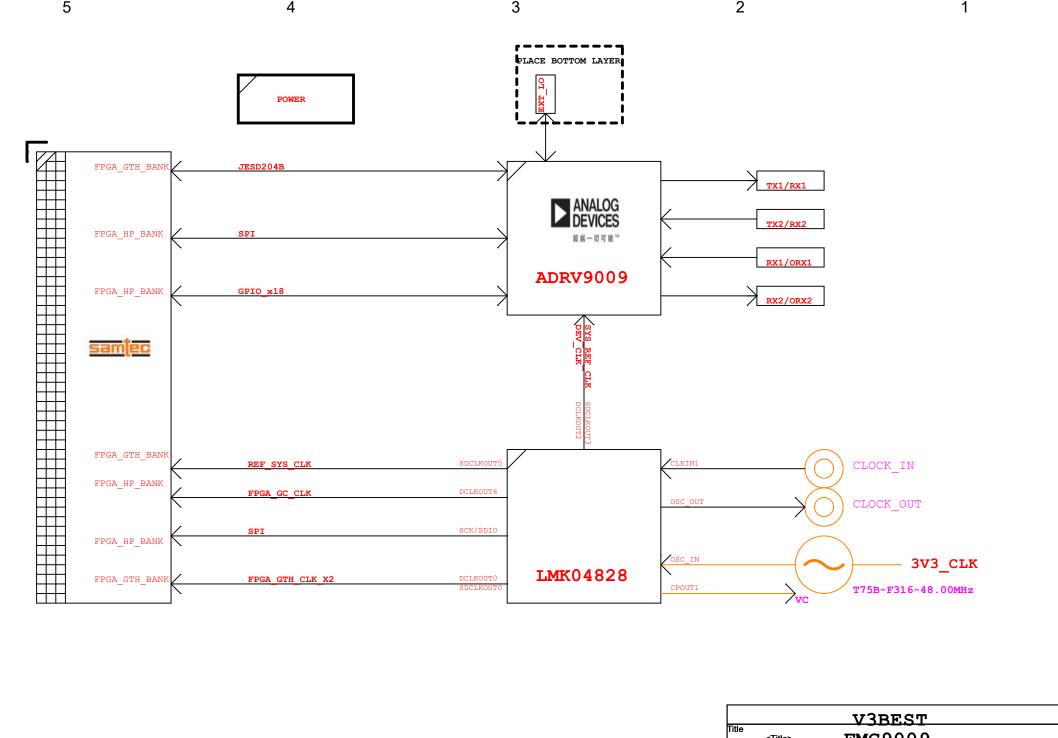
Ö0 TOP

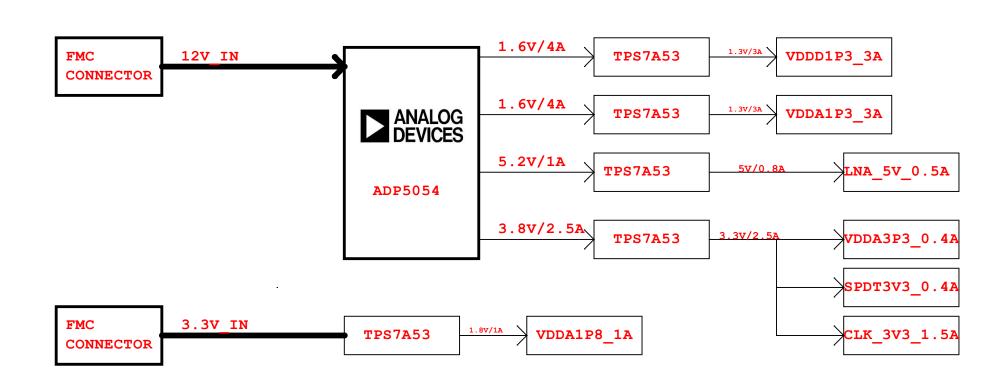
Sheet

Rev

2.1

板卡设費 项 目 名称 FMC9009 Hanxudong PCB版 本号 PCB板 名 FMC9009 REV21 v2.1 息 项 目 情况 常项目□紧急项项目目飓風 PCB层 数数 10__层 工 艺 要求 □双 面 红油 其 它: 阻 焊 要求 PCB板 厚 2.0 mm 基 本 例 网加工 软件 开**发** □需 要□不 需要 信 息 加工数量 项目负责 ▶ □ 香 1、原理图是否按设计规范检查 □无 □差, 请在下框里写上雕畫 修改从和機劃 **俊** R 20直 为0 R ; RP55 **個** 100 K; R29 **個** N C ; R22 **個** 0 R ; R22 **個** 0 R ; R25 **個** 2.37 K (数 R2位 为0 R 期 FBP 概至 网络BIA S_AN G; FBP11 激网络BIASD IG; R32 激至 3. 87; R33 激至 3. 87 取 R4; R9; R16R20由0R改为10uF & 3V电容; R23改为10m25 V电容, 對裝均為18 如 ECP63; ECP64; ECP67; ECP1电容100uF/67 封装如 0 C 燗ECP8;ECP65;ECP68;ECP电容47uF17, 封装8 5 脚ECP56;ECP66;ECP69;ECP2电容10uF/67, 封装 68 增CP37;CP38;CP39;CP4电容0.1uF和, 封锁 2 设计 ADRV9009的SERDES的 PINMINE L器件引脚原序 保持 一致 □否 , 原因: 4、软件是一否已核对管脚等的配配 **确**从 **频** 要求 电 路 要求 ▶ □ 否 5、 DRC 检 查 结果Error/War n i ng 屬 6、其色的特殊工作的细胞类类的组织 上 □ 百 , 原因: 确认纵员: 结 构 要求 **退在空間** 其他说明: 2、 是 否 需 要 谶 训练构样板 [?]

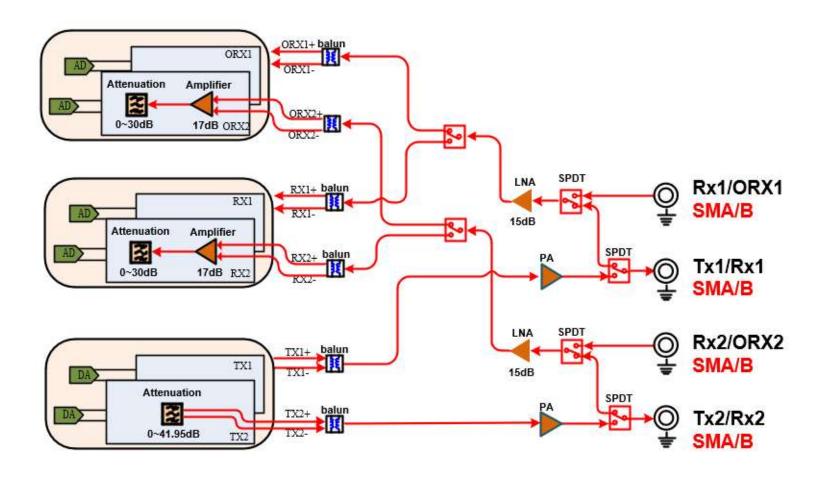




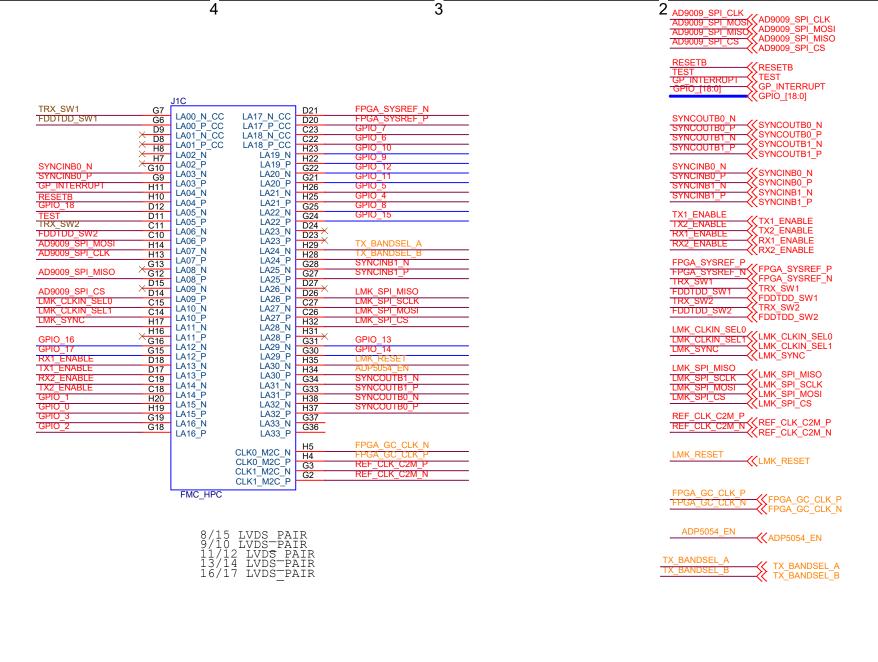
Power Sequence: 1.3V_DIG -> 1.3V_ANG -> 3.3VA&1.8VA

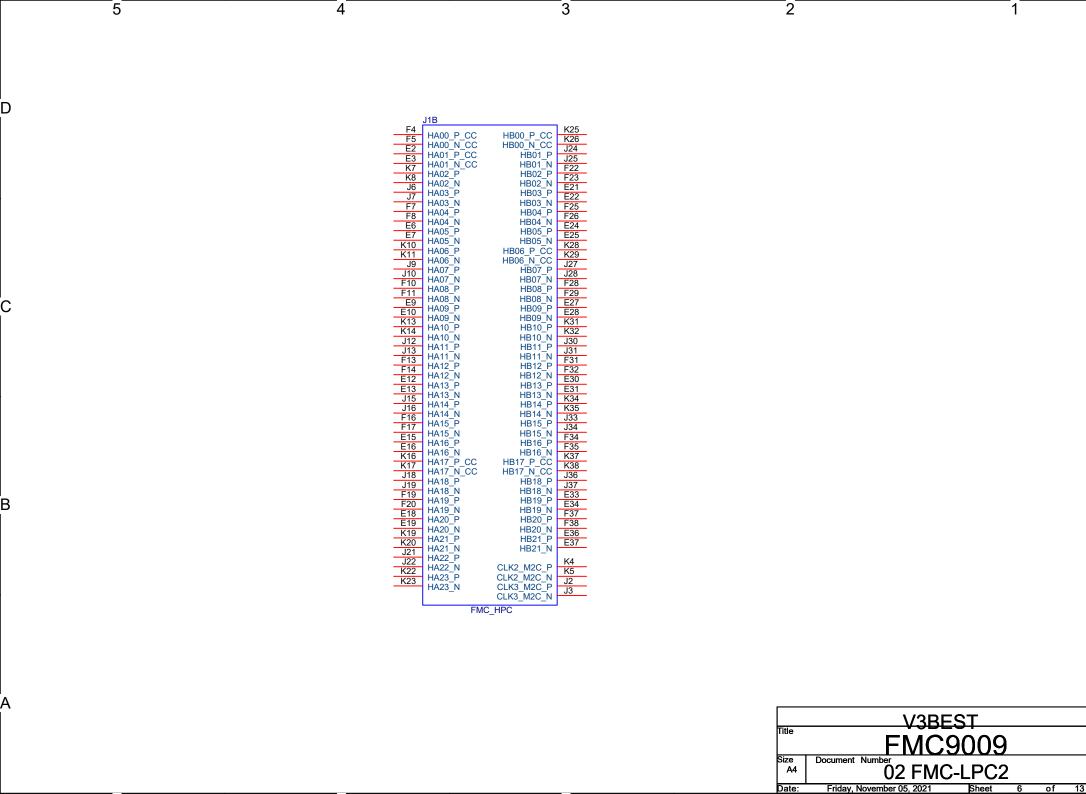
V3REST				
Title	<title> FMC9009</th><th></th></tr><tr><th>Size
A4</th><th>Ooc> O2 POWER_TREE</th><th>Rev
2.1</th></tr><tr><td>Date:</td><td>Friday, November 05, 2021 Sheet 3 of</td><td>13</td></tr></tbody></table></title>			

5 4 3 2 1



V3BEST				
Title	<title> FMC9009</th><th></th><th></th></tr><tr><th>Size
A4</th><th>Ooc> 03 SPDT_BLOCK</th><th></th><th>Rev
<Rev</th></tr><tr><th>Date:</th><th>Friday, November 05, 2021 Sheet 4 of</th><th>13</th><th></th></tr></tbody></table></title>			





Rev

2.1

